

各 位

上場会社名 株式会社 石井工作研究所
代表者 代表取締役社長 石井見敏
(コード番号 6314)
問合せ先責任者 取締役総務経理部長 辻野治弘
(TEL 097-544-1001)

業績予想の修正に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、平成23年11月11日に公表した業績予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

● 業績予想の修正について

平成24年3月期通期個別業績予想数値の修正(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	2,977	△167	△124	△94	△12.09
今回修正予想(B)	2,525	△420	△377	△340	△43.74
増減額(B-A)	△452	△253	△253	△246	
増減率(%)	△15.2	—	—	—	
(ご参考)前期実績 (平成23年3月期)	2,513	△195	△113	△118	△15.27

修正の理由

当社の売上げの9割強を占める半導体関連事業では、第3四半期においてPCメーカーが主要な電子部品であるDRAMの過剰在庫圧縮を進め、加えてタイの洪水被害によるPC生産台数の下振れ懸念からDRAMの需要が低迷し、半導体メーカーでは投資抑制がみられました。第4四半期においては、半導体生産は徐々に回復に向かい、半導体製造装置の受注も回復傾向がうかがえますが、依然として低水準を持続しており、平成24年3月期通期の売上高は前回(平成23年11月11日)発表いたしました予想を2,525百万円(減少率15.2%)に修正いたします。

損益につきましては、引き続き経費節減に努めておりますが、受注が伸び悩み、受注競争の激化による価格引下げ圧力が強く、営業損失は420百万円(前回予想比収益減少額253百万円)、経常損失は377百万円(同253百万円)、当期純損失340百万円(同246百万円)に修正いたします。

なお、配当金につきましては原則として従来予想通りとし、期末配当金は1株当たり5円00銭を予定しております。

※ 上記記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

※ 将来の事象に関わる記述に関する注意

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

以 上